

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-pamieci-g-skill-aegis-f4-2666c19d-16gis-ddr4-dimm-2-x-8-gb-2666-mhz-cl19-p-196464.html>



Zestaw pamięci G.SKILL Aegis F4-2666C19D-16GIS (DDR4 DIMM; 2 x 8 GB; 2666 MHz; CL19)

Cena	724,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PAMGSKDR40127
Kod producenta	F4-2666C19D-16GIS
Kod EAN	4719692019981
PKWiU	26.11.30.0

Opis produktu

- **Prędkość SPD:** 2666 MHz
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Napięcie pamięci:** 1.35 V, 1.2 V
- **Opóźnienie CAS:** 19
- **Układ pamięci (moduły x rozmiar):** 2 x 8 GB
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Prędkość zegara pamięci:** 2666 MHz
- **Profil SPD:** Tak
- **Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja:** 2.0
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Intel® Extreme Memory Profile (XMP):** Tak
- **Typ pamięci buforowej:** Unregistered (unbuffered)
- **Korekcja ECC:** Nie
- **Rodzaj chłodzenia:** Radiator
- **Rodzaj pamięci:** 288-pin DIMM
- **Napięcie SPD:** 1.2 V
- **Wysokość produktu:** 31,2 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Ostrzeżenia:** Chronić przed skrajnymi temperaturami., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie otwieraj obudowy modułu pamięci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Prędkość SPD:** 2666 MHz
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Napięcie pamięci:** 1.35 V, 1.2 V
- **Opóźnienie CAS:** 19
- **Układ pamięci (moduły x rozmiar):** 2 x 8 GB
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Prędkość zegara pamięci:** 2666 MHz
- **Profil SPD:** Tak
- **Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja:** 2.0
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy

-
- **Intel® Extreme Memory Profile (XMP):** Tak
 - **Typ pamięci buforowej:** Unregistered (unbuffered)
 - **Korekcja ECC:** Nie
 - **Rodzaj chłodzenia:** Radiator
 - **Rodzaj pamięci:** 288-pin DIMM
 - **Napięcie SPD:** 1.2 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 31,2 mm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed skrajnymi temperaturami., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie otwieraj obudowy modułu pamięci.